# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



## **PCT**

### **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room

CP2/5C24

Arlington, VA 22202

Date of mailing (day/month/year) 13 March 2001 (13.03.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No.	Applicant's or agent's file reference
PCT/DE00/02257	D700154WO
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
12 July 2000 (12.07.00)	12 July 1999 (12.07.99)
Applicant	
HARTUNG Rolf	

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	17 January 2001 (17.01.01)
-	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Kiwa Mpay

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/331 (July 1992)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

DE0002257

From the INTERNATIONAL BUREAU	
-------------------------------	--

PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER

Krenkelstrasse 3 D-01309 Dresden ALLEMAGNE

Lippert, Strohow Schmict & Portner eingegangen / racelved

2 0. MRZ. 2001 (

Date of mailing (day/month/year)

13 March 2001 (13.03.01)

Applicant's or agent's file reference

D700154WO

IMPORTANT INFORMATION

FRIST

International application No. PCT/DE00/02257

International filing date (day/month/year)

To:

Priority date (day/month/year) 12 July 1999 (12.07.99)

12 July 2000 (12.07.00)

**Applicant** 

CENTROTHERM ELEKTRISCHE ANLAGEN GMBH + CO. et al

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

AP:GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

National: AU, BG, CA, CN, CZ, DE, IL, JP, KP, KR, MN, NO, NZ, PL, RO, RU, SE, SK, US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National :AE,AG,AL,AM,AT,AZ,BA,BB,BR,BY,BZ,CH,CR,CU,DK,DM,DZ,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IN,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MW,

MX,MZ,PT,SD,SG,SI,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Kiwa Mpay Ki

ĿHP

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

10/03053216. -

## VERTRAG ÜBER CONTERNATIONALE ZUSAM NARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 17 OCT 2001

**PCT** 

	_	UCI	<u> 2001                                   </u>	
VIPO	_	_ 1	PCT	
	_			

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeich	en de	s Anmelders oder Anwalts	I .		
D700154		S Allineiders oder Allwais	WEITERES VORG	siehe Mittei Vorläufigen	lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internation	ales A	ktenzeichen	Internationales Anmeld	edatum(Tag/Monat/Jahr)	Prioritātsdatum (Tag/Monat/Tag)
PCT/DE	00/02	257	12/07/2000		12/07/1999
International H01L21/		tentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation ur	nd IPK	
Anmelder					
CENTRO	OTHE	RM ELEKTRISCHE A	NLAGEN GMBH + C	O. et al.	
		rnationale vorläufige Prü stellt und wird dem Anmo			onalen vorläufigen Prüfung beauftragten
2. Diese	r BEI	RICHT umfaßt insgesamt	6 Blätter einschließlic	ch dieses Deckblatts.	
u	nd/oc	ler Zeichnungen, die geä	ndert wurden und dies	em Bericht zugrunde	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser t 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese	Anla	gen umfassen insgesam	t 12 Blätter.		
3. Diese	r Beri	cht enthält Angaben zu fo	olgenden Punkten:		
1	$\boxtimes$	Grundlage des Berichts			
II		Priorität			
111		Keine Erstellung eines (	Sutachtens über Neuh	eit, erfinderische Tätic	ykeit und gewerbliche Anwendbarkeit
IV		Mangelnde Einheitlichke		•	
V	☒	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	g nach Artikel 35(2) hir arkeit; Unterlagen und	nsichtlich der Neuheit, Erklärungen zur Stütz	der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung
VI		Bestimmte angeführte L	Interlagen		
VII		Bestimmte Mängel der i	nternationalen Anmelo	lung	
VIII		Bestimmte Bemerkunge	n zur internationalen A	Anmeldung	
	<u> </u>				
Datum der l	Einreid	hung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts
17/01/200	D1			15.10.2001	
	auftrag	schrift der mit der internation ten Behörde:	alen vorläufigen	Bevollmächtigter Bedie	ensteter State Sta
<u>)</u>	D-80	päisches Patentamt 298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d	Angermeier, D	Was a series of the series of
· <del></del>	Fax:	+49 89 2399 - 4465		Tel. Nr. +49 89 2399 2	283

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02257

١.	Gr	้นท	d	lage	des	В	ri	cht	S
----	----	-----	---	------	-----	---	----	-----	---

		3				
1.	Au ein	fforderung nach Art	ndteile der internationalen Ann ikel 14 hin vorgelegt wurden, g hm nicht beigefügt, weil sie kei n:	elten im Rahm	en dieses Berichts als	s "ursprünalich
	1-9	)	eingegangen am	01/09/2001	mit Schreiben vom	31/08/2001
	Pa	tentansprüche, Nr.	:			
	1-1	6	eingegangen am	01/09/2001	mit Schreiben vom	31/08/2001
	Zei	chnungen, Blätter	:			
	1/2	,2/2	ursprüngliche Fassung			
2.	2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in de die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, soferr unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache				eingereicht, sofern	
	□	gereicht; dabei hand die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	delt es sich um bersetzung, die für die Zwecke	der internation	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nacl
			gssprache der internationalen	Anmelduna (n.	ach Regel 48.3(b)).	
			bersetzung, die für die Zwecke			ung eingereicht worden
3.	3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:				osäuresequenz ist die vorden, das:	
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher F	orm enthalten	ist.	
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in	computerlesba	rer Form eingereicht v	worden ist.
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form	eingereicht wo	orden ist.	
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer	Form eingere	icht worden ist.	
			das nachträglich eingereichte It der internationalen Anmeldur			
			die in computerlesbarer Form entsprechen, wurde vorgelegt.	erfassten Info	rmationen dem schriftl	ichen
4	Διιfα	arıınd der Änderung	en sind folgende linterlagen fo	rtaofallon:		

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02257

		Beschreibung,	Seiten:
		Ansprüche,	Nr.:
		Zeichnungen,	Blatt:
5.	Ø	angegebenen Gründ eingereichten Fassur	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den en nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).  e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-4, 11 und 12

1-16

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-16

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspr

Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

### Zu Punkt I

### Grundlage des Bescheides

1.0 Die mit Schreiben vom 31.08.2001 eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34 (2) b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende Änderungen:

Anspruch 1 und die Beschreibung auf der Seite 3, Zeilen 9-13:

- das Merkmal, dass die interne Handhabungsvorrichtung mit der Halteeinrichtung für den Wafer in Wirkungsverbindung steht, hat keine Basis in der ursprünglich eingereichten Anmeldung.

Die Beschreibung auf der Seite 2, Zeile 33-Seite 3, Zeile 3 hat ebenfalls keine Basis in der ursprünglich eingereichten Anmeldung.

Deshalb erfüllen der Anspruch 1 und die obengenannte Teile der Beschreibung nicht die Erfordernisse des Artikels 34(2) b) PCT.

2.0 In dieser Hinsicht wurde der Anspruch 1 auf einer Weise auf erfinderische Tätigkeit und Neuheit geprüft, als ob keine Änderungen eingereicht wurden.

### Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1.0 In diesem Bescheid werden folgende, im Internationalen Recherchenbericht zitierte Dokumente genannt:
  - D1: US-A-5 919 529 (MATSUMURA) 6. Juli 1999 (1999-07-06)
  - D2: US-A-4 816 116 (DAVIS ET AL.) 28. März 1989 (1989-03-28)
  - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30. Juni 1998 (1998-06-30) -& JP 10 084029 A (TOKYO ELECTRON LTD), 31. März 1998 (1998-03-31) -& US 5 972 110 A (AKIMOTO) 26. Oktober 1999 (1999-10-26)

- 2.0 Der Gegenstand der Ansprüche 1-4, 11 und 12 ist nicht neu, so dass die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT nicht erfüllt sind.
- 2.1 Bezüglich des Anspruchs 1 zeigt das Dokument D1 ein Handhabungssystem zur Übernahme einer von einem "Handler" aus einer Kassette (CA) bereitgestellten "Ware" (Substrat W) aus einer Kassette und zur Übergabe derselben an eine Bearbeitungskammer (vgl. Figuren 1 und 2 und Spalten 2 und 3), wobei dass in der Bearbeitungskammer (A) eine interne Handhabungsvorrichtung (Roboter MTR1) vorgesehen ist, die wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden (horizontal und vertikal) verfahrbare Gabel (21a, b) aufweist, die mit Greifern eines externen Handhabungssystemes (IND) in Wirkungsverbindung steht, so daß die durch das externe Handhabungssystem (IND) in die Bearbeitungskammer (A) transportierte Ware von der Gabel (21a und b)) übernommen und mit dieser auf einer Halteeinrichtung (in z.B. A1) abgesetzt werden kann.

Es implizit, dass der Indexer zur Aufnahme eines Wafers aus einer Kassette eine Art Greifer besitzt.

Folgich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

- 2.2 Die Dokumente D2 und D3 sind ebenfalls neuheitsschädlich gegenüber den Gegenstand des Anspruchs 1 (siehe D2: Figur 5 und D3: Figuren 1 und 2).
- 2.3 Das Dokument D1 zeigt das zusätzliche Merkmal der jeweiligen Ansprüche 2-4, 11 und 12:
  - Anspruch 2: Spalte 3, Zeilen 28-48,
  - Ansprüche 3, 4, 11 und 12: Figuren 1 und 2.

Folglich ist der Gegenstand dieser Ansprüche nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

3.0 Die abhängigen Ansprüche 5-10 und 13-16 keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)

erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

- Das zusätzliche Merkmal der jeweiligen Ansprüche 5-10 und 13-16 betrifft eine geringfügige bauliche Änderung der Vorrichtung in Dokument D1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind.

### Handhabungssystem

Die Erfindung betrifft ein Handhabungssystem zur Übernahme von aus einer Kassette bereitgestellten Wafern und zur Übergabe derselben an eine Vakuumkammer zur thermischen Behandlung der Wafer, mit einer externen und einer internen Handhabungswobei die interne Handhabungsvorrichtung vorrichtung, wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden verfahrbare Gabel 10 aufweist, die mit Greifern der externen Handhabungsvorrichtung in Wirkungsverbindung steht. Unter den eingangs genannten Wafern können Halbleiterscheiben verstanden werden, die in einer Bearbeitungsstation, z.B. in einer Vakuumkammer, einer 15 thermischen Behandlung unterzogen werden sollen, beispielsweise um einen Vacuum Soldering Prozess bzw. Wafer Bumping Prozess in einer Wafer Bumping Vorrichtung (Wafer Bumping Equipment), welche die Vakuumkammer umfasst, durchzuführen. Dazu ist es erforderlich, die Wafer mittels einer geeigneten 20 Handhabungsvorrichtung aus einem Transportbehälter (FOUP = Front Open Unified Pot) zu entnehmen und in die Vakuumkammer zu transportieren. Das bedeutet jedoch, dass die Vakuumkammer geöffnet werden muss, d.h. zunächst muss in der Vakuumkammer Normaldruck hergestellt werden, gleichzeitig entsteht ein 25 Wärmeverlust und eine Veränderung der Atmosphäre in der Vakuumkammer. Folglich muss die Vakuumkammer nach der Bestückung mit einem oder mehreren Wafern gespült werden und die gewünschte Gaszusammensetzung, z.B. durch Einleiten eines Inertgases, oder eines Prozessgases, hergestellt werden qleichzeitig das für den jeweiligen Bearbeitungsprozess er-30 forderliche Vakuum wieder aufgebaut werden. Außerdem müssen die Wafer auf die notwendige Prozesstemperatur aufgeheizt werden.

Nach der Beendigung des Bearbeitungsprozesses in der Vakuum-35 kammer ist es erforderlich, die Wafer vor deren Entnahme gleichmäßig auf eine Temperatur im Bereich der Raumtemperatur

abzukühlen, um bei der Entnahme aus der Vakuumkammer einen Temperaturschock durch eine eventuell extreme Abkühlgeschwindigkeit (großer Temperaturgradient) zu vermeiden.

Es ist folglich wünschenswert, dass das Handling der Wafer, insbesondere der Transport der Wafer in die Vakuumkammer und das Entnehmen der Wafer aus der Vakuumkammer, durch ein geeignetes Handhabungssystem möglichst einfach und schnell erfolgen kann.

10

15

20

So geht aus der US-A-5 919 529 eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Behandlung von Substraten hervor, die mehrere Transporteinrichtungen umfasst. Diese Transporteinrichtungen sind derart angeordnet, dass sich deren Arbeitsbereiche teilweise überschneiden, so dass die Substrate nacheinander durch eine Vielzahl von Bearbeitungsstationen transportiert werden können.

Weiterhin wird in der US-A-4 816 116 ein Wafer Transfersystem beschrieben, mit dem Wafer von außen in eine Vakuumkammer transportiert werden können. Hierzu befindet sich innerhalb der Kammer ein drehbarer Transferarm, dessen Waferaufnahme nach außen geführt werden kann. Dieses Transfersystem ist mechanisch sehr aufwändig und enthält mehrere verschleißbehaftete Gelenke.

25

30

35

Schließlich wird in der US-A-5 972 110 ein Transfersystem beschrieben. mit dem Wafer in Behandlungseinheiten können, transportiert werden wobei auch eine beschrieben wird, bei der die Wafer von einer Seite in die Behandlungskammer hinein transportiert werden und auf der gegenüberliegenden Seite entnommen werden können.

Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zugrunde, ein Handhabungssystem zu schaffen, mit dem eine sichere und schnelle Handhabung der Wafer bei Verringerung des Energieverbrauches ermöglicht wird und das insbesondere eine lange Nutzungsdauer

bei geringer mechanischer und thermischer Beanspruchung aufweist.

Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstellung wird bei einem Handhabungssystem der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die durch die externe Handhabungsvorrichtung in die Vakuumkammer transportierten Wafer auf einer Kühlplatte einer Halteeinrichtung, bestehend aus der Kühlplatte und einer Heizplatte absetzbar sind, dass die 10 Handhabungsvorrichtung aus einer Querführung besteht, an der die Gabel in einer Aufnahme seitlich und vertikal verfahrbar geführt ist und mit der Halteeinrichtung für den Wafer in Wirkungsverbindung steht und dass die interne Handhabungsvorrichtung in einem gekühlten Bereich der 15 Vakuumkammer untergebracht ist.

Damit wird eine einfache Trennung in ein internes und ein externes Handhabungssystem erreicht, so dass der Bearbeitungsprozess innerhalb der Vakuumkammer vollkommen abgeschlossen werden kann und die Vakuumkammer nur kurzzeitig zur Entnahme und Neubestückung geöffnet werden muss.

Außerdem kann damit der Wafer innerhalb der Vakuumkammer auf die für den jeweiligen Bearbeitungsprozess erforderliche Bearbeitungstemperatur aufgeheizt und nach Abschluss des Bearbeitungsprozesses durch Umsetzen auf die Kühlplatte auf eine für die Entnahme aus der Vakuumkammer geeignete Temperatur abgekühlt werden. Damit kann die Offenzeit der Vakuumkammer weiter verkürzt werden.

30

35

20

25

In einer Fortführung der Erfindung ist die Gabel des internen Handhabungssystemes unter die Ablageposition des Wafers auf der Halteeinrichtung verfahrbar. Damit wird eine einfache Handhabung der Wafer erreicht, da diese durch die Gabel ohne weitere mechanische Hilfsmittel lediglich zu untergreifen und zur nächsten Ablageposition zu transportieren sind.

4

Die Kühlplatte und die Heizplatte können nebeneinander, oder auch hintereinander angeordnet werden.

5 Bevorzugt ist der internen Handhabungsvorrichtung eine Kühleinrichtung zur Temperierung zugeordnet.

In einer weiteren besondere Fortführung der Erfindung kann die Mehrfachanordnung aus 12 oder 24 Ebenen übereinander bestehen, die nacheinander oder simultan (d.h. auf einmal) bestückbar sind.

In einer vorteilhaften Variante der Erfindung ist die Gabel des internen Handhabungssystemes vorheizbar, so dass das von der Heizplatte zu entnehmende Wafer ohne vorherige Abkühlung entnommen werden kann.

Die Aufheizung der Gabel kann vorteilhaft dadurch erfolgen, dass diese vor der Übernahme eines Wafers so lange mit der 20 Heizplatte in Kontakt steht, bis eine vorgegebene Temperatur erreicht ist.

In einer weiteren vorteilhaften Fortführung der Erfindung ist gegenüber der internen Handhabungsvorrichtung eine weitere Handhabungsvorrichtung installiert.

Es können auch mehrere Vakuumkammern übereinander und/oder nebeneinander gestapelt werden.

- 30 Um einen kontinuierlichen Prozessdurchlauf zu ermöglichen, kann eine weitere Entnahmemöglichkeit für die Wafer über eine Rückwand der Kammer vorgesehen werden, indem die Rückwand der Vakuumkammer mit einer verschließbaren Öffnung versehen wird, der ein zweites Handhabungssystem oder ein anderes 35 Transportsystem zugeordnet ist.
  - **GEAENDERTES BLATT**

35

5

Um das Eindringen von Staub in die Vakuumkammer zu verhindern, ist diese und der Übergabebereich von der Kassette mit einer Abdeckung zur Realisierung eines staubfreien Bereiches umgeben. Dieser Bereich innerhalb der Abdeckung kann vorteilhaft mit Wasserstoff/Stickstoff unter geringen Überdruck geflutet werden.

Die Erfindung soll nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden. In den zugehörigen Zeichnungsfiguren 10 zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vakuumkammer mit einem internen Handhabungssystem; und
- 15 Fig. 2 den schematischen Aufbau des internen Handhabungssystems .

Die zu behandelnde Ware, im vorliegenden Fall beispielsweise ein 300 mm Wafer, wird in einer Spezialkassette (FOUP) auf eine übliche Ladestation 1 gestellt. Eine externe Handhabungs-20 vorrichtung 2, die sich unter einer Abdeckung 3 befindet, entnimmt den Wafer 4 durch den Port 5 aus der Spezialkassette und transportiert diesen bei geöffneter Vakuumkammer 6 auf eine in dieser befindliche Kühlplatte 7 einer Halteeinrichtung, die 25 aus der Kühlplatte 7 und einer Heizplatte 8 besteht. Von dieser Kühlplatte 7 aus übernehmen nicht dargestellte Greifer der den Wafer 4 und halten ihn auf einer Halteeinrichtung fest, Höhe solange bis die Handhabungsvorrichtung 2 zurückgefahren und die Vakuumkammer 6 30 geschlossen ist.

Jetzt beginnt der Bearbeitungsprozess in der Vakuumkammer 6, oder einem Vakuumofen, indem eine interne Handhabungsvorrichtung 9 mittels einer Gabel 10 den Wafer 4 von dem Greifer der Halteeinrichtung übernimmt. Mit der Gabel 10 wird der Wafer 4 über die Heizplatte 8 transportiert und auf

einer weiteren, dieser Heizplatte 8 zugeordneten Halteeinrichtung abgesenkt. Dabei wird die Gabel 10 ein wenig abgesenkt und zurück in eine günstige Warteposition gefahren.

Die Kühlplatte 7 und die Heizplatte 8 sind nebeneinander in der Vakuumkammer 6 angeordnet, wie schematisch aus Fig. 2 ersichtlich ist. Hinter den Platten 7, 8 befindet sich das interne Handhabungssystem 9 mit einer Querführung 11, an der die Gabel 10 in einer Aufnahme 12 seitlich und vertikal verfahrbar geführt ist.

Am Ende der über der Heizplatte 7 durchgeführten thermischen Behandlung wird der Wafer 4 mit der Haltevorrichtung angehoben. Jetzt fährt die Gabel 10 wieder unter den Wafer 4 und übernimmt diesen. Die interne Handhabungsvorrichtung 9 transportiert den Wafer 4 über die Kühlplatte 7 und senkt ihn ab bis zur Berührung mit der Kühlplatte 7. Nach Erreichen einer vorgegebenen Temperatur wird die Vakuumkammer 6 geöffnet. Der Greifer 13 (schematisch dargestellt) der externen Handhabungsvorrichtung 2 entnimmt den Wafer 4 und transportiert ihn wieder zurück in die Transportkassette (FOUP).

Anschließend kann der Prozess mit einem neuen Wafer 4 wiederholt werden.

25

Für die Funktion der internen Handhabungsvorrichtung 9 ist wichtig, dass diese in einem gekühlten Bereich der Vakuumkammer 6 untergebracht ist. Der internen Handhabungsvorrichtung 9 kann eine Kühleinrichtung zur Temperierung zugeordnet werden.

30

35

Anstelle der Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen Platten 7, 8 ist es auch möglich, eine Mehrfachanordnung vorzusehen, indem Kühl- und Heizplatten 7, 8 mehrfach übereinander in mehreren Ebenen angebracht werden. So ist es möglich, 12 oder 24 Ebenen übereinander vorzusehen.

Es ist möglich, die Ebenen nacheinander zu bestücken, oder simultan (d.h. auf einmal), was zu einer erheblichen Verkürzung der Zykluszeit führt.

- In einer Variante können die Platten 7, 8 anstelle nebeneinander (Bild 2) auch hintereinander angeordnet werden, so daß
  sich die Kühlplatten 7 vor den Heizplatten 8 befinden. Das
  hätte den Vorteil einer in die Tiefe der Vakuumkammer 6
  gesehenen Temperaturstaffelung. D.h. der kühlere Bereich ist
  vorn, also im Übergabebereich der externen Handhabungsvorrichtung 2 zur internen Handhabungsvorrichtung 5.
- Um einen Wärmeschock bei der Übernahme eines aufgeheizten Wafers nach der Behandlung in der Vakuumkammer 6 zu vermeiden, wird die Gabel 10 vorgeheizt. Das Vorheizen kann dadurch erfolgen, dass die Gabel 10 vor der Übernahme eines Wafers so lange mit der Heizplatte 8 in Kontakt gebracht wird, bis eine gewünschte Temperatur erreicht ist.
- Weiterhin ist es möglich, gegenüberliegend zur internen Handhabungsvorrichtung 9 eine weitere Handhabungsvorrichtung zu installieren, oder auch mehrere Vakuumkammern 6 übereinander und/oder nebeneinander zu stapeln.
- In einer besonderen Variante der Erfindung ist eine Entnahme-25 möglichkeit für die Ware (Wafer 4) über die Rückwand 14 der Vakuumkammer 6 vorgesehen. Die Entnahme kann über ein zweites externe Handhabungsgerät oder ein anderes Transportsystem erfolgen. Auf diese Weise lässt sich ein Durchlaufprinzip 30 realisieren, indem die Wafer vom der ersten externen Handhabungsvorrichtung 1 in die Vakuumkammer 2 übergeben und nach der vorgesehenen Behandlung vom der zweiten externen Handhabungsvorrichtung entnommen werden. Für die externen Handhabungsvorrichtungen sind handelsübliche Vorrichtungen 35 einsetzbar.

Innerhalb der Vakuumkammer 6 werden die Wafer 4 automatisch von einer Wärmequelle (Heizplatte 8) zu einer Kühlplatte 7 transportiert. Das Wafertransportsystem umfasst drei Abschnitte.

5

Der erste Abschnitt betrifft den Transport innerhalb der Vakuumkammer 6. Es umfasst die Übernahme der Wafer 4 am Kammereingang, die Behandlung der Wafer 4 innerhalb der Vakuumkammer 6 und die Zurückbeförderung der Wafer 4 zum

10 Kammereingang.

Der zweite Abschnitt befindet sich vor der Vakuumkammer 6 und zwischen dem Eingang der Vakuumkammer 6 und dem Ausgang des "semi standard load port" für 300 mm Wafer.

. 15

Die externe Handhabungsvorrichtung 2 (Handling System) übernimmt die Wafer 4 von diesem Port 5 und transportiert diese in die Vakuumkammer 6.

- 20 Am Ende beispielsweise des "Wafer Bump Reflow Soldering"-Prozesses in der Vakuumkammer 6 übernimmt die externe Handhabungsvorrichtung 2 die Wafer 4 und transportiert diese über den "standard load port" in die FOUP-Box zurück.
- Der dritte Abschnitt befindet sich vor dem "standard load port", wobei hier die Transportkassette (FOUP = Front Open Unified Pod) mit den darin befindlichen Wafern 4 manuell oder mittels eines Roboters entnommen werden kann.
- Der gesamte Bereich, in dem die Wafer 4 bewegt werden, ist gegen Umwelteinflüsse geschützt, so dass keinerlei Partikel in diesen Bereich eindringen können. Dieser Bereich kann mit Wasserstoff/Stickstoff unter geringen Überdruck geflutet werden.

9 .

## Handhabungssystem

## Bezugszeichenliste

5

- 1 Ladestation
- 2 externe Handhabungsvorrichtung
- 3 Abdeckung
- 4 Wafer
- 10 5 Port
  - 6 Vakuumkammer
  - 7 Kühlplatte
  - 8 Heizplatte
  - 9 interne Handhabungsvorrichtung
- - 11 Querführung
  - 12 Aufnahme
  - 13 Greifer
  - 14 Rückwand

20

25

30

### Handhabungssystem

### Patentansprüche

5

- Handhabungssystem zur Übernahme von aus einer Kassette bereitgestellten Wafern (4) und zur Übergabe derselben an eine Vakuumkammer (6) zur thermischen Behandlung der Wafer einer externen und einer internen 10 Handhabungsvorrichtung (2, 9), wobei die interne Handhabungsvorrichtung (9) wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden verfahrbare Gabel (10) aufweist, die mit Greifern (13) der externen Handhabungsvorrichtung (2) in Wirkungsverbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass die 15 durch die externe Handhabungsvorrichtung (2) Vakuumkammer (6) transportierten Wafer (4) auf einer Kühlplatte (7) einer Halteeinrichtung, bestehend aus der Kühlplatte (7) und einer Heizplatte (8) absetzbar sind, dass die interne Handhabungsvorrichtung (9) 20 Querführung (11) besteht, an der die Gabel (10) in einer Aufnahme (12) seitlich und vertikal verfahrbar geführt ist und mit der Halteeinrichtung für den Wafer (4)Wirkungsverbindung steht und dass die interne Handhabungsvorrichtung (9) in einem gekühlten Bereich der Vakuumkammer (6) untergebracht ist zugeordnet ist.
  - Handhabungssystem nach Anspruch 1, d a d u r c h 2. kennzeichnet, dass die Gabel (10) unter die Ablageposition des Wafers (4) auf der Halteeinrichtung verfahrbar ist.
  - Handhabungssystem nach Anspruch 1, d a d u r c h k e n n z e i c h n e t, dass die Kühlplatte (7) und die Heizplatte (8) nebeneinander angeordnet sind.

35

25

30

4. Handhabungssystem nach Anspruch 1, d a d u r c h

11 -

k e n n z e i c h n e t, dass die Kühlplatte (7) und die Heizplatte (8) hintereinander angeordnet sind.

- 5. Handhabungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, dass der internen Handhabungsvorrichtung (9) eine Kühleinrichtung zur Temperierung zugeordnet ist.
- 6. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a 10 durch gekennzeichnet, da anstelle der
  Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen Platten (7),
  eine Mehrfachanordnung vorgesehen ist, indem Kühl- und
  Heizplatten (7, 8) mehrfach übereinander angebracht werden.
- 15 7. Handhabungssystem nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Mehrfachanordnung aus 12 oder 24 Ebenen übereinander besteht.
- 8. Handhabungssystem nach Anspruch 7, dadurch ge20 kennzeich net, dass die Ebenen nacheinander oder simultan (d.h. auf einmal) bestückbar sind.
- 9. Handhabungssystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Gabel (10) vorheizbar ist.
  - 10. Handhabungssystem nach Anspruch 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Gabel (10) vor der Übernahme eines Wafers (4) so lange mit der Heizplatte (7) in Kontakt steht, bis eine vorgegebene Temperatur erreicht ist.
- 11. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass gegenüber der internen Handhabungsvorrichtung (9) eine weitere Handha- 'bungsvorrichtung installiert ist.

12. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da - durch gekennzeichnet, dass mehrere Vakuumkammern (6) übereinander und/oder nebeneinander gestapelt sind.

5

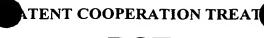
13. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 12, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass eine Entnahmemöglichkeit für die Ware (Wafer) über die Rückwand
(14) der Vakuumkammer (6) vorgesehen ist.

10

15

20

- 14. Handhabungssystem nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich net, dass die Rückwand (14) der Vakuumkammer (6) mit einer verschließbaren Öffnung versehen ist, der eine zweites externe Handhabungsvorrichtung oder ein anderes Transportsystem zugeordnet ist.
- 15. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da durch gekennzeichnet, dass die Vakuumkammer (6) und der Übergabebereich von der Kassette mit einer gemeinsamen Abdeckung (3) zur Realisierung eines staubfreien Bereiches umgeben ist.
- 16. Handhabungssystem nach Anspruch 15, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Bereich innerhalb der
  25 Abdeckung (3) mit Wasserstoff/Stickstoff unter geringen Überdruck geflutet ist.



## **PCT**



### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference D700154WO	FOR FURTHER ACTION		ionofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No.	International filing date (day/n	nonth/year)	Priority date (day/month/year)		
PCT/DE00/02257	12 July 2000 (12.0	7.00)	12 July 1999 (12.07.99)		
International Patent Classification (IPC) or no H01L 21/00	ational classification and IPC				
Applicant CENTROTH	ERM ELEKTRISCHE A	VLAGEN (	SMBH + CO		
This international preliminary exami and is transmitted to the applicant ac		by this Intern	ational Preliminary Examining Authority		
2. This REPORT consists of a total of6 sheets, including this cover sheet.					
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of sheets.					
This report contains indications relat	ing to the following items:				
Basis of the report					
II Priority					
Non anabilishment a	of opinion with regard to novelty	, inventive ste	en and industrial applicability		
I ask actually action		,	p and madsitus approaching		
Reasoned statement		to novelty in	ventive step or industrial applicability;		
citations and explana	ations supporting such statemen	t	venin ve stop of industrial approaching,		
VI Certain documents c	ited				
VII Certain defects in the	e international application				
VIII Certain observations	on the international application	ŀ			
•					
Date of submission of the demand	Date of	completion o	f this report		
Date of Submission of the demand	Date of	completion o	i diis report		
17 January 2001 (17.0)	1.01)	15 O	ctober 2001 (15.10.2001)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Author	ized officer			
Facsimile No.	Teleph	one No.			

Translation

## Int

nal application No.

PCT/DE00/02257

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

1.	Basis	of the re	eport 		
1.	With	regard to	o the elements of the international application:*		
		the inte	emational application as originally filed		
	$\boxtimes$	the des	scription:		
		pages			, as originally filed
		pages			, filed with the demand
			1-9	filed with the letter of	01 September 2001 (01.09.2001)
		pages		-	01 September 2001 (01.09.2001)
	$\boxtimes$	the clai	ims:		
		pages			, as originally filed
		pages		, as amended (together	r with any statement under Article 19
		pages			, filed with the demand
		pages	1-16	filed with the letter of	01 September 2001 (01.09.2001)
	$\boxtimes$	the drav	_		
		pages	1/2,2/2		, as originally filed
		pages		- <del></del>	, filed with the demand
		pages	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	┌.	ha cagua	ence listing part of the description:		
	Ш,	•			
		pages			
		pages			, filed with the demand
		pages		filed with the letter of $\_$	
2	With	regard to	to the language, all the elements marked above were ava	ailable or furnished to th	is Authority in the language in which
	the in	iternation	nal application was filed, unless otherwise indicated under	er this item.	
	These	e elemen	its were available or furnished to this Authority in the fol	lowing language	which is:
		the lan	guage of a translation furnished for the purposes of inter-	national search (under Ru	ule 23.1(b)).
		the lan	guage of publication of the international application (unc	ier Rule 48.3(b)).	
		the lan	nguage of the translation furnished for the purposes of	international preliminary	examination (under Rule 55.2 and/
		or 55.3			`
3	With	regard	to any nucleotide and/or amino acid sequence d	isclosed in the internat	tional application the international
	prelir	ninary ex	xamination was carried out on the basis of the sequence	listing:	monar appreciation, the international
		contain	ned in the international application in written form.		
	一		ogether with the international application in computer rea	dable form	
	Ħ		ned subsequently to this Authority in written form.	duble form.	
	H				
	H		ned subsequently to this Authority in computer readable f		
	Ш		tatement that the subsequently furnished written seq	uence listing does not	go beyond the disclosure in the
	$\Box$		ational application as filed has been furnished.		
	ш		atement that the information recorded in computer reaurnished.	idable form is identical	to the written sequence listing has
		ocen iu	armsneu.		
4.		The am	nendments have resulted in the cancellation of:		
			the description, pages		
			the claims, Nos.		
			the drawings, sheets/fig		
5.	$\boxtimes$	This rep	port has been established as if (some of) the amendment the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental	s had not been made, sin Box (Rule 70.2(c)).**	nce they have been considered to go
	in thi	cement s is report 0.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office t as "originally filed" and are not annexed to this r	in response to an invita report since they do no	tion under Article 14 are referred to t contain amendments (Rule 70.16
		•	ent sheet containing such amendments must be referred t	o under item 1 and anne:	xed to this report.
	•		<u> </u>		,
_					

#### L Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

#### CONTINUATION OF BOX I.5

The amendments filed with the letter of 31 August 2001 introduce substantive matter which goes beyond the original disclosure in the international application as filed, thereby contravening PCT Article 34(2)(b). This concerns the following amendments:

Claim 1 and page 3, lines 9-13, of the description:
- the feature that the internal handling device
functionally co-operates with the holder for the
wafer has no basis in the originally filed
application.

The amended description (page 2, line 33 - page 3, line 3) likewise has no basis in the originally filed application.

Consequently, Claim 1 and the above-mentioned parts of the description do not meet the requirements of PCT Article 34(2)(b).

Claim 1 has therefore been examined for inventive step and novelty as if no amendments had been submitted.

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial citations and explanations supporting such statement	l applicability;
---	------------------

. Statement			_
Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-4, 11 and 12	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-16	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO

- 2. Citations and explanations
  - This report makes reference to the following international search report citations:

D1: US-A-5 919 529 (MATSUMURA), 6 July 1999 (1999-07-06)

D2: US-A-4 816 116 (DAVIS ET AL.), 28 March 1989 (1989-03-28)

D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 1998, No. 08, 30 June 1998 (1998-06-30) & JP-A-10 084 029 (TOKYO ELECTRON LTD), 31 March 1998 (1998-03-31) & US-A-5 972 110 (AKIMOTO), 26 October 1999 (1999-10-26).

- The subject matter of Claims 1-4, 11 and 12 is not novel and therefore the requirements of PCT Article 33(2) are not met.
- 2.1 Regarding Claim 1, D1 shows a handling system for transferring "ware" (substrate W) provided by a "handler" in a cassette from the cassette to a processing chamber (Figures 1 and 2, and columns 2 and 3), an internal handling device (robot MTR1) being provided in the processing chamber (A), having at least one fork (21a, b) displaceable with several

degrees of freedom (in the horizontal and vertical directions) and functionally co-operating with grippers of an external handling system (IND), so that the ware transported by the external handling system (IND) into the processing chamber (A) is removed from the fork (21a and b) and deposited together with the same on a holder (e.g. in A1).

It is implicit that the indexer for removing a wafer from a cassette possesses a type of gripper.

Consequently, the subject matter of Claim 1 is not novel (PCT Article 33(2)).

- 2.2 D2 and D3 are likewise detrimental to the novelty of the subject matter of Claim 1 (D2: Figure 5, and D3: Figures 1 and 2).
- 2.3 D1 shows the additional features of Claims 2-4, 11 and 12:
  - Claim 2: column 3, lines 28-48;
  - Claims 3, 4, 11 and 12: Figures 1 and 2.

Consequently, the subject matter of these claims is not novel (PCT Article 33(2)).

- 3. Dependent Claims 5-10 and 13-16 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for inventive step (PCT Article 33(3)), for the following reasons:
  - the additional features of Claims 5-10 and 13-16 concern minor modifications to the design of the device of D1 which are straightforward to a person

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



## 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. Januar 2001 (18.01.2001)

**PCT** 

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/04932 A1

GEN GMBH + CO. [DE/DE]; Johannes-Schmid-Strasse

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CENTROTHERM ELEKTRISCHE ANLA-

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/02257

H01L 21/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. Juli 2000 (12.07.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 32 063.2

12. Juli 1999 (12.07.1999) DE

3, D-89143 Blaubeuren (DE).

(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HARTUNG, R If

[DE/DE]; Wennendersteigweg 8, D-89143 Blaubeuren

(DE).

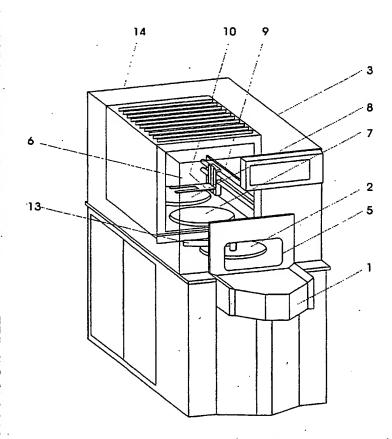
(74) Anwalt: LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PART-

NER; Krenkelstrasse 3, D-01309 Dresden (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HANDLING SYSTEM

(54) Bezeichnung: HANDHABUNGSSYSTEM



(57) Abstract: The invention relates to a handling system for removing a product from a cassette which has been placed in said cassette by a handling device and for transferring the same to a processing station. The invention aims to provide a handling system which enables secure and rapid handling of the product, which has, in particular, a long serviceable life and which is subjected to low mechanical and thermal stress. According to the invention, an internal handling device (9) with a fork (10) that can be displaced with varying degrees of freedom is provided in the processing chamber (6). Said fork interacts with gripping elements (13) of an external handling system (2) in such a way, that the product which is conveyed into the processing chamber (6) by the external handling system (2) can be received by the fork (10) and can be placed by the same onto a holding device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Handhabungssystem zur Übernahme einer von einem Handler aus einer Kassette bereitgestellten Ware aus einer Kassette und zur Übergabe derselben an eine Bearbeitungsstation. Durch die Erfindung soll ein Handhabungssystem geschaffen werden, mit dem eine sichere und schnelle Handhabung der Ware ermöglicht wird und das insbesondere eine lange Nutzungsdauer bei geringer mechanischer und thermischer Beanspruchung aufweist. Erfindungsgemäss ist in der Bearbeitungskammer (6) eine interne

Handhabungsvorrichtung (9) vorgesehen, die wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden verfahrbare Gabel (10) aufweist, die mit Greifern (13) eines externen Handhabungssystemes

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der f
  ür Änderungen der Anspr
  üche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Gustance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

WO 01/04932

3/21/2

JC13 Pec'd PCT/PTO 0 9 JAN 2002 PCT/DE00/02257

1

#### Handhabungssystem

5

10

15

20

25

30

Die Erfindung betrifft ein Handhabungssystem zur Übernahme einer von einem Handler aus einer Kassette bereitgestellten Ware aus einer Kassette und zur Übergabe derselben in eine Bearbeitungsstation.

Unter der eingangs genannten Ware können beispielsweise Wafer verstanden werden, die in einer Bearbeitungsstation, z.B. in einer Vakuumkammer, einer thermischen Behandlung unterzogen werden sollen, beispielsweise um einen Vacuum Soldering Prozess bzw. Wafer Bumping Prozess in einer Wafer Bumping Vorrichtung (Wafer Bumping Equipment), welche die Vakuumkammer umfaßt, durchzuführen. Dazu ist es erforderlich, die Wafer mittels einer geeigneten Handhabungsvorrichtung aus einem Transportbehälter (FOUP) zu entnehmen und in die Vakuumkammer zu transportieren. Das bedeutet jedoch, daß die Vakuumkammer geöffnet werden muß, d.h. zunächst muß in der Vakuumkammer Normaldruck hergestellt werden, gleichzeitig entsteht ein Wärmeverlust und eine Veränderung der Atmosphäre in der Vakuumkammer. Folglich muß die Vakuumkammer nach der Bestückung mit einem oder mehreren Wafern gespült werden und die gewünschte Gaszusammensetzung, z.B. durch Einleiten eines Inertoder eines Prozeßgases, hergestellt werden und gleichzeitig das für den jeweiligen Bearbeitungsprozess erforderliche Vakuum wieder aufgebaut werden. Außerdem müssen die Wafer auf die notwendige Prozestemperatur aufgeheizt werden.

Nach der Beendigung des Bearbeitungsprozesses in der Vakummkammer ist es erforderlich, die Wafer vor deren Entnahme
gleichmäßig auf eine Temperatur im Bereich der Raumtemperatur
abzukühlen, um bei der Entnahme aus der Vakuumkammer einen
Temperaturschock durch eine eventuell extreme Abkühlgeschwin-

WO 01/04932 PCT/DE00/02257

2

digkeit (großer Temperaturgradient) zu vermeiden.

Es ist folglich wünschenswert, daß das Handling der Wafer, insbesondere der Transport der Wafer in die Bearbeitungsstation und das Entnehmen der Wafer aus der Bearbeitungsstation, durch ein geeignetes Handhabungssystem möglichst einfach und schnell erfolgen kann.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Handhabungssystem zu schaffen, mit dem eine sichere und schnelle
Handhabung der Ware ernöglicht wird und das insbesondere eine
lange Nutzungsdauer bei geringer mechanischer und thermischer
Beanspruchung aufweist.

15 Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstellung wird bei einem Handhabungssystem der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß in der Bearbeitungsstation ein internes Handhabungssystem vorgesehen ist, das wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden verfahrbare Gabel aufweist, die mit Greifern 20 eines externen Handhabungssystemes Wirkungsverbindung in steht, so daß die durch das externe Handhabungssystem in die Vakuumkammer transportierte Ware (Wafer) von der Gabel übernommen und mit dieser auf einer Halteeinrichtung abgesetzt werden kann.

25

30

35

Damit wird eine einfache Trennung in ein internes und ein externes Handhabungssystem erreicht, so daß der Bearbeitungsprozeß innerhalb der Bearbeitungsstation vollkommen abgeschlossen werden kann und die Bearbeitungskammer nur kurzzeitig zur Entnahme und Neubestückung geöffnet werden muß.

In einer Fortführung der Erfindung ist die Gabel des immernen Handhabungssystemes unter die Ablageposition des Wafers auf der Halteeinrichtung verfahrbar. Damit wird eine einfache Handhabung der Wafer erreicht, da diese durch die Gabel ohne weitere mechanische Hilfsmittel lediglich zu untergreifen und zur nächsten Ablageposition zu transportieren sind.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Halteeinrichtung in der Bearbeitungskammer wenigstens eine Kühlplatte und wenigstens eine Heizplatte aufweist. Damit kann der Wafer innerhalb der Bearbeitungskammer (Vakuumkammer) auf die für den jeweiligen bearbeitungsprozeß erforderliche Bearbeitungstemperatur aufgeheizt und nach Abschluß des Bearbeitungsprozesses durch Umsetzen auf die Kühlplatte auf eine für die Entnahme aus der Bearbeitungskammer geeignete Temperatur abgekühlt werden. Damit kann die Offenzeit der Bearbeitungskammer weiter verkürzt werden.

Die Kühlplatte und die Heizplatte können nebeneinander, oder auch hintereinander angeordnet werden.

15

.10

5

Eine weitere besondere Ausgestaltung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß sich das interne Handhabungssystem, bestehend aus einer Querführung, an der die Gabel in einer Aufnahme seitlich und vertikal verfahrbar geführt ist, hinter den Platten befindet.

20 ten befindet.

Bevorzugt ist das interne Handhabungsgerät in einem gekühlten Bereich der Bearbeitungskammer untergebracht und/oder diesem eine Kühleinrichtung zur Temperierung zugeordnet.

25

30

In einer weiteren besondere Fortführung der Erfindung ist anstelle der Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen Platten der Halteeinrichtung, eine Mehrfachanordnung vorgesehen, indem Kühl- und Heizplatten mehrfach übereinander angeordnet werden. Beispielsweise kann die Mehrfachanordnung aus 12 oder 24 Ebenen übereinander bestehen, die nacheinander oder simultan (d.h. auf einmal) bestückbar sind.

In einer vorteilhaften Variante der Erfindung ist die Gabel des internen Handhabungssystemes vorheizbar, so daß das von der Heizplatte zu entnehmende Wafer ohne vorherige Abkühlung entnommen werden kann.

Die Aufheizung der Gabel kann vorteilhaft dadurch erfolgen, daß diese vor der Übernahme eines Wafers so lange mit der Heizplatte in Kontakt steht, bis eine vorgegebene Temperatur erreicht ist.

5

15

In einer weiteren vorteilhaften Fortführung der Erfindung ist gegenüber dem Handhabungssystem ein weiteres Handhabungssystem installiert.

10 Es können auch mehrere Bearbeitungskammern übereinander und/oder nebeneinander gestapelt werden.

Um einen kontinuierlichen Prozeßdurchlauf zu ermöglichen, kann eine weitere Entnahmemöglichkeit für die Wafer über eine Rückwand der Kammer vorgesehen werden, indem die Rückwand der Bearbeitungskammer mit einer verschließbaren Öffnung versehen wird, der ein zweites Handhabungssystem (Handler) oder ein anderes Transportsystem zugeordnet ist.

Um das Eindringen von Staub in die Bearbeitungskammer zu verhindern, ist diese und der Übergabebereich vom FOUP (Transportmagazin für Wafer) mit einer Abdeckung zur Realisierung eines staubfreien Bereiches umgeben. Dieser Bereich innerhalb der Abdeckung kann vorteilhaft mit Wasserstoff/Stickstoff unter geringen Überdruck geflutet werden.

Die Erfindung soll nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden. In de zugehörigen Zeichnungsfiguren zeigen:

30

- Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Bearbeitungskammer mit einem internen Handhabungssystem; und
- 35 Bild 2 den schematischen Aufbau des internen Handhabungssystems.

Die zu behandelnde Ware, im vorliegenden Fall beispielsweise

WO 01/04932 PCT/DE00/02257

5

ein 300 mm Wafer, wird in einer Spezialkassette (FOUP) auf eine übliche Ladestation 1 gestellt. Eine externe Handhabungsvorrichtung 2, die sich unter einer Abdeckung 3 befindet, entnimmt den Wafer 4 durch den Port 5 aus der Spezialkassette und transportiert diesen bei geöffneter Bearbeitungskammer 6 auf eine in dieser befindliche Kühlplatte 7 einer Halteeinrichtung, die aus der Kühlplatte 7 und einer Heizplatte 8 besteht. Von dieser Kühlplatte 7 aus übernehmen nicht dargestellte Greifer der Halteeinrichtung den Wafer 4 und halten ihn auf einer vorgegebenen Höhe fest, solange bis die externe Handhabungsvorrichtung 2 zurückgefahren und die Bearbeitungskammer 6 geschlossen ist.

Jetzt beginnt der Bearbeitungsprozeß in der Bearbeitungskammer 6 (z.B. einer Vakuumkammer, oder ein Vakuumofen), indem eine interne Handhabungsvorrichtung 9 mittels einer Gabel 10 den Wafer 4 von dem Greifer der Halteeinrichtung übernimmt. Mit der Gabel 10 wird der Wafer 4 über die Heizplatte 8 transportiert und auf einer weiteren, dieser Heizplatte 8 zugeordneten Halteeinrichtung abgesenkt. Dabei wird die Gabel 10 ein wenig abgesenkt und zurück in eine günstige Warteposition gefahren.

Die Kühlplatte 7 und die Heizplatte 8 sind nebeneinander in der Bearbeitungskammer 6 angeordnet, wie schematisch aus Fig. 2 ersichtlich ist. Hinter den Platten 7, 8 befindet sich das interne Handhabungssystem 9 mit einer Querführung 11, an der die Gabel 10 in einer Aufnahme 12 seitlich und vertikal verfahrbar geführt ist.

30

35

25

5

10

Am Ende der über der Heizplatte 7 durchgeführten thermischen Behandlung wird der Wafer 4 mit der Haltevorrichtung angehoben. Jetzt fährt die Gabel 10 wieder unter den Wafer 4 und übernimmt diesen. Die interne Handhabungsvorrichtung 9 transportiert den Wafer 4 über die Kühlplatte 7 und senkt ihn ab bis zur Berührung mit der Kühlplatte 7. Nach Erreichen einer vorgegebenen Temperatur wird die Bearbeitungskammer 6 geöffnet. Der Greifer 13 (schematisch dargestellt) der exter-

WO 01/04932 PCT/DE00/02257

6

nen Handhabungsvorrichtung 2 entnimmt den Wafer 4 und transportiert ihn wieder zurück in die Transportkassette (FOUP).

5 Anschließend kann der Prozeß mit einem neuen Wafer 4 wiederholt werden.

Für die Funktion der internen Handhabungsvorrichtung 9 ist wichtig, daß diese in einem gekühlten Bereich der Bearbeitungskammer 6 unergebracht ist. Der internen Handhabungsvorrichtung 9 kann eine Kühleinrichtung zur Temperierung zugeordnet werden.

- Anstelle der Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen Platten 7, 8 ist es auch möglich, eine Mehrfachanordnung vorzusehen, indem Kühl- und Heizplatten 7, 8 mehrfach übereinander in mehreren Ebenen angebracht werden. So ist es möglich, 12 oder 24 Ebenen übereinander vorzusehen.
- Es ist möglich, die Ebenen nacheinander zu bestücken, oder simultan (d.h. auf einmal), was zu einer erheblichen Verkürzung der Zykluszeit führt.
- In einer Variante können die Platten 7, 8 anstelle nebeneinander (Bild 2) auch hintereinander angeordnet werden, so daß
  sich die Kühlplatten 7 vor den Heizplatten 8 befinden. Das
  hätte den Vorteil einer in die Tiefe der Bearbeitungskammer 6
  gesehenen Temperaturstaffelung. D.h. der kühlere Bereich ist
  vorn, also im Übergabebereich der externen Handhabungsvorrichtung 2 zur internen Handhabungsvorrichtung 5.

Um einen Wärmeschock bei der Übernahme eines aufgeheizten Wafers nach der Behandlung in der Bearbeitungskammer 6 zu vermeiden, wird die Gabel 10 vorgeheizt. Das Vorheizen kann dadurch erfolgen, daß die Gabel 10 vor der Übernahme eines Wafers so lange mit der Heizplatte 8 in Kontakt gebracht wird, bis eine gewünschte Temperatur erreicht ist.

35

Weiterhin ist es möglich, gegenüberliegend zur internen Handhabungsvorrichtung 9 eine weitere Handhabungsvorrichtung zu installieren, oder auch mehrere Bearbeitungskammern 6 übereinander und/oder nebeneinander zu stapeln.

5

10

15

25

In einer besonderen Variante der Erfindung ist eine Entnahmemöglichkeit für die Ware (Wafer 4) über die Rückwand 14 der Bearbeitungskammer 6 vorgesehen. Die Entnahme kann über ein zweites externe Handhabungsgerät (Handler) oder ein anderes Transportsystem erfolgen. Auf diese Weise läßt sich ein Durchlaufprinzip realisieren, indem die Wafer vom der ersten externen Handhabungsvorrichtung 1 in die Bearbeitungskammer 2 übergeben und nach der vorgesehenen Behandlung vom der zweiten externen Handhabungsvorrichtung entnommen werden. Für die externen Hanhabungsvorrichtungen (Handler) sind handelsübliche Vorrichtungen einsetzbar.

Innerhalb der Bearbeitungskammer 6 werden die Wafer 4 automatisch von einer Wärmequelle (Heizplatte 8) zu einer Kühlplatte 7 transportiert. Das Wafertransportsystem umfaßt drei Abschnitte.

Der erste Abschnitt betrifft den Transport innerhalb der Bearbeitungskammer 6. Es umfaßt die Übernahme der Wafer 4 am Kammereingang, die Behandlung der Wafer 4 innerhalb der Bearbeitungskammer 6 und die Zurückbeförderung der Wafer 4 zum Kammereingang.

Der zweite Abschnitt befindet sich vor der Bearbeitungskammer 6 und ist zwischen dem Eingang der Bearbeitungskammer 6 und dem Ausgang des "semi standard load port" für 300 mm Wafer angeordnet.

Die externe Handhabungsvorrichtung 2 (Handling System) übernimmt die Wafer 4 von diesem Port 5 und transportiert diese in die Bearbeitungskammer 6.

Am Ende beispielsweise des "Wafer Bump Reflow Soldering"-Pro-

WO 01/04932 PCT/DE00/02257

8

zesses in der Bearbeitungskammer 6 übernimmt die externe Handhabungsvorrichtung 2 die Wafer 4 und transportiert diese über den "standard load port" in die FOUP-Box zurück.

- Der dritte Abschnitt befindet sich vor dem "standard load port", wobei hier die Transportkassette (FOUP = Front Opening Unified Pod) mit den darin befindlichen Wafern 4 manuell oder mittels eines Roboters entnommen werden kann.
- Der gesamte Bereich, in dem die Wafer 4 bewegt werden, ist gegen Umwelteinflüsse geschützt, so daß keinerlei Partikel in diesen Bereich eindringen können. Dieser Bereich kann mit Wasserstoff/Stickstoff unter geringen Überdruck geflutet werden.

## Handhabungssystem

5		Bezugszeichenliste
	1	Ladestation
	2	externe Handhabungsvorrichtung
	3	Abdeckung
10	4	Wafer
	5	Port
	6	Bearbeitungskammer
	7	Kühlplatte
	8	Heizplatte
15	9	interne Handhabungsvorrichtung
	10	Gabel
	11	Querführung
	12	Aufnahme
	13	Greifer
20	7.4	Dijalmand

## Handhabungssystem

5

#### <u>Patentansprüche</u>

- 1. Handhabungssystem zur Übernahme einer von einem Handler aus einer Kassette bereitgestellten Ware aus einer Kassette und zur Übergabe derselben an eine Bearbeitungskammer, dad urch gekennzeich net, daß in der Bearbeitungskammer (6) eine interne Handhabungsvorrichtung (9) vorgesehen ist, die wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden verfahrbare Gabel (10) aufweist, die mit Greifern (13) eines externen Handhabungssystemes (2) in Wirkungsverbindung steht, so daß die durch das externe Handhabungssystem (2) in die Bearbeitungskammer (6) transportierte Ware von der Gabel (10) übernommen und mit dieser auf einer Halteeinrichtung abgesetzt werden kann.
- 2. Handhabungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gabel (10) unter die Ablageposition des Wafers (4) auf der Halteeinrichtung verfahrbar ist.
- 3. Handhabungssystem nach Anspruch 1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß eine Kühlplatte (7) und eine Heizplatte (8) vorgesehen sind, die in der Bearbeitungskammer (6) angeordnet sind.
- 4. Handhabungssystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlplatte (7) und die Heizplatte (8) nebeneinander angeordnet sind.
- 5. Handhabungssystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlplatte (7) und die Heizplatte (8) hintereinander angeordnet sind.
  - 6. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a -

WO 01/04932 PCT/DE00/02257

11

durch gekennzeichnet, daß sich hinter den Platten 7, 8 die interne Handhabungsvorrichtung (9), bestehend aus einer Querführung (11), an der die Gabel (10) in einer Aufnahme (12) seitlich und vertikal verfahrbar geführt ist, befindet.

7. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die interne Handhabungsvorrichtung (9) in einem gekühlten Bereich der Bearbeitungskammer (6) untergebracht ist.

5

10

15

20

- 8. Handhabungssystem nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der internen Handhabungsvor-richtung (9) eine Kühleinrichtung zur Temperierung zugeordnet ist.
  - 9. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß anstelle der Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen Platten (7, 8), eine Mehrfachanordnung vorgesehen ist, indem Kühl- und Heizplatten (7, 8) mehrfach übereinander angebracht werden.
- 10. Handhabungssystem nach Anspruch 9, d a d u r c h g e 
  k e n n z e i c h n e t, daß die Mehrfachanordnung aus 12

  oder 24 Ebenen übereinander besteht.
- 11. Handhabungssystem nach Anspruch 9 und 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Ebenen nacheinander oder simultan (d.h. auf einmal) bestückbar sind.
  - 12. Handhabungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Gabel (10) vorheizbar ist.
  - 13. Handhabungssystem nach Anspruch 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Gabel (10) vor der Übernahme eines Wafers (4) so lange mit der Heizplatte (7) in

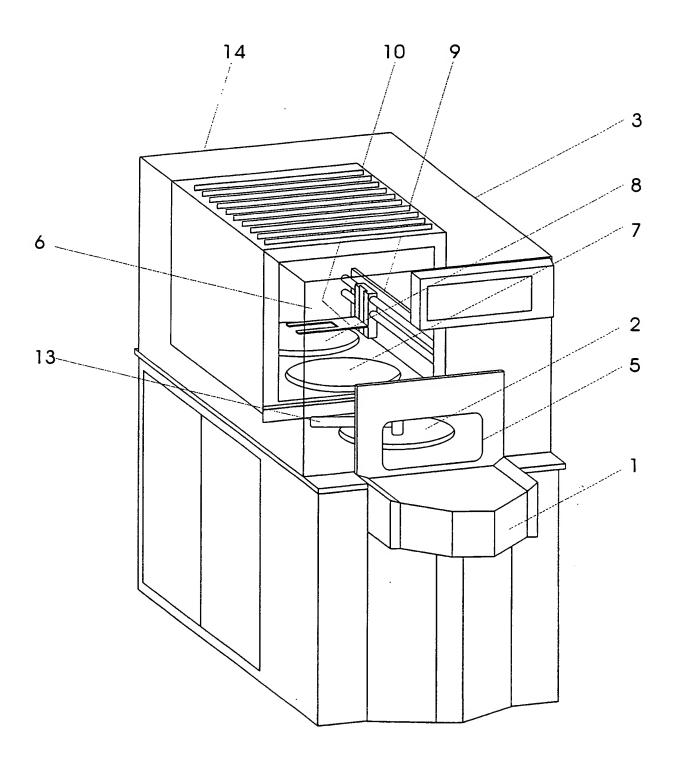
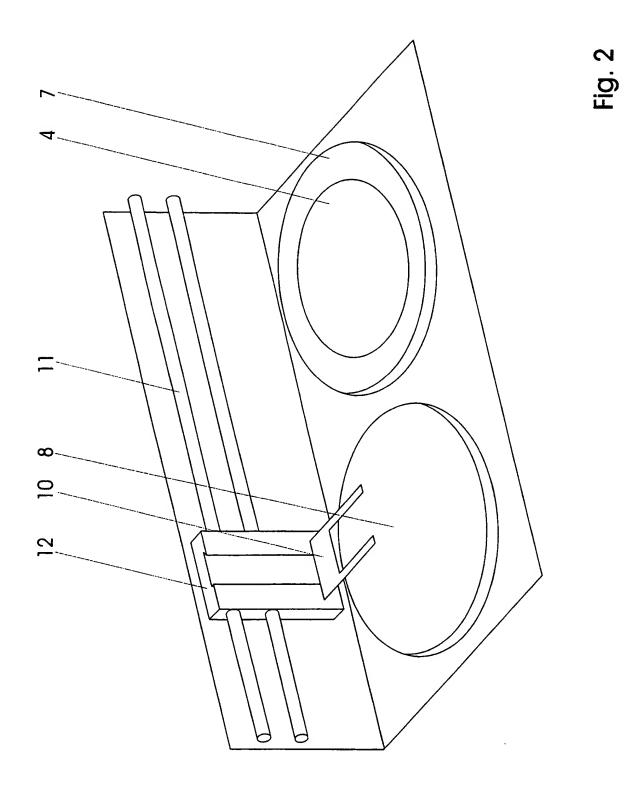


Fig. 1



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L21/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 - H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 919 529 A (MATSUMURA) 6 July 1999 (1999-07-06) the whole document	1-7,9, 11,14-18
Y	The Wildre adealiers	12
X	US 4 816 116 A (DAVIS ET AL.) 28 March 1989 (1989-03-28) abstract; figure 5 column 15, line 39 -column 16, line 62 -/	1,2,15,
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	are listed in annex.

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents:  A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  E earlier document but published on or after the international filling date  L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  P document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention of the considered to the considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search  1 December 2000	Date of mailing of the international search report  14/12/2000
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Oberle, T

## INTERNATION SEARCH REPORT

Interna Application No
PCT/DE 00/02257

Continu	PCT/DE 00/02257				
gory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.		
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30 June 1998 (1998-06-30) -& JP 10 084029 A (TOKYO ELECTRON LTD), 31 March 1998 (1998-03-31) abstract -& US 5 972 110 A (AKIMOTO) 26 October 1999 (1999-10-26) abstract; figures 2,3 column 3, line 55 -column 5, line 20		1-5,7,9, 11,14, 15,18		
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 01, 28 February 1995 (1995-02-28) -& JP 06 283457 A (NEC KANSAI LTD), 7 October 1994 (1994-10-07) abstract		12		
			1,13		
·		·			
		- sur			

Information on patent family members

Internal Application No PCT/DE 00/02257

Patent document cited in search repo		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5919529	A	06-07-1999	JP	8222616 A	30-08-1996
US 4816116	Α.	28-03-1989	DE	3650057 D	13-10-1994
			DE	3650057 T	16-02-1995
			ĎE	3650697 D	08-10-1998
			DE	3650697 T	15-04-1999
			DE	3650710 D	04-03-1999
			DE	3650710 T	19-08-1999
			EP	0219826 A	29-04-1987
•			EP	0555890 A	18-08-1993
			EP	0555891 A	18-08-1993
		•	JP	2693352 B	24-12-1997
		•	JP '	6040517 A	15-02-1994
			JP	6045425 A	18-02-1994
			JP	6058931 B	03-08-1994
			JP	6029369 A	04-02-1994
			JP	6058932 B	03-08-1994
		•	JP	4226049 A	14-08-1992
			JP	1974369 C	27-09-1995
			JP	62181440 A	08-08-1987
			JP	5056859 B	20-08-1993
			JP	2540524 B	02-10-1996
			JP	62181441 A	08-08-1987
			JP	2839830 B	16-12-1998
			JP	6268045 A	22-09-1994
			US	4966519 A	30-10-1990
			US	5044871 A	03-09-1991
		•	US	4842680 A	27-06-1989
JP 10084029	Α	31-03-1998	SG	64441 A	27-04-1999
			US	5972110 A	26-10-1999
JP 06283457	A	07-10-1994	NONE		·

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/00

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 919 529 A (MATSUMURA) 6. Juli 1999 (1999-07-06) das ganze Dokument	1-7,9, 11,14-18
Y		12
X	US 4 816 116 A (DAVIS ET AL.) 28. Mārz 1989 (1989-03-28) Zusammenfassung; Abbildung 5 Spalte 15, Zeile 39 -Spalte 16, Zeile 62 -/	1,2,15, 18

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
---	---

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

  P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- T¹ Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinztps oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- \*&" Veröffentlichung, die Mitglied dersetben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

1. Dezember 2000 14/12/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Oberle, T

Bevollmächtigter Bediensteter

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

# INTERNATIONALER RECHENBERICHT

Internues Aktenzeichen
PCT/DE 00/02257

.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom:	menden Teile	Betr. Anspruch Nr.
K	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30. Juni 1998 (1998-06-30) -& JP 10 084029 A (TOKYO ELECTRON LTD), 31. März 1998 (1998-03-31) Zusammenfassung -& US 5 972 110 A (AKIMOTO) 26. Oktober 1999 (1999-10-26) Zusammenfassung; Abbildungen 2,3 Spalte 3, Zeile 55 -Spalte 5, Zeile 20		1-5,7,9, 11,14, 15,18
·/	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 01, 28. Februar 1995 (1995-02-28) -& JP 06 283457 A (NEC KANSAI LTD), 7. Oktober 1994 (1994-10-07) Zusammenfassung		12
A	203 dillicit 233drig		1,13
	· ·		
	· .		

# INTERNATIONALER FERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamille gehören

Interna S Aktenzeichen
PCT/DE 00/02257

Im Rech rchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum dér Veröffentlichung		Aitglied(er) der Patentfamili	Datum der Veröffentlichung
US 5919529 A	06-07-1999	JP	8222616 A	30-08-1996
US 4816116 A	28-03-1989	DE	3650057 D	13-10-1994
		DE	3650057 T	16-02-1995
	•	DE	3650697 D	08-10-1998
		· DE	3650697 T	15-04-1999
		DE	3650710 D	04-03-1999
		DE	3650710 T	19-08-1999
		EP	0219826 A	29-04-1987
		EP	0555890 A	18-08-1993
		EP	0555891 A	18-08-1993
		JP	2693352 B	24-12-1997
		JP	6040517 A	15-02-1994
		JP	6045425 A	18-02-1994
		JP	6058931 B	03-08-1994
		JP	6029369 A	04-02-1994
		JР	6058932 B	03-08-1994
		JP	4226049 A	14-08-1992
	•	JP	1974369 C	27 <b>-</b> 09-1995
		JP	62181440 A	08-08-1987
		JP	5056859 B	20-08-1993
v		JP	2540524 B	02-10-1996
		JP	62181441 A	08-08-1987
		JP	2839830 B	16-12-1998
		JP	6268045 A	22-09-1994
		US	4966519 A	30-10-1990
		US	5044871 A	03-09-1991
		US	4842680 A	27-06-1989
JP 10084029 A	31-03-1998	SG	64441 A	27-04-1999
		US	5972110 A	26-10-1999
JP 06283457 A	07-10-1994	KEIN	E	